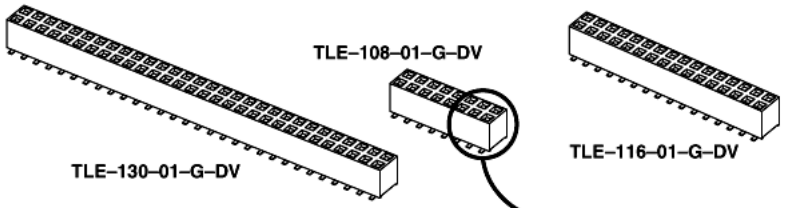
samtec



Surface SMT Mount

2 mm Standard-Buchsenleisten

Serie TLE

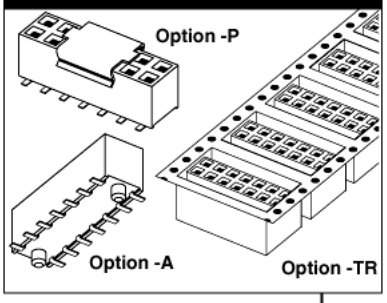
Technische Daten:

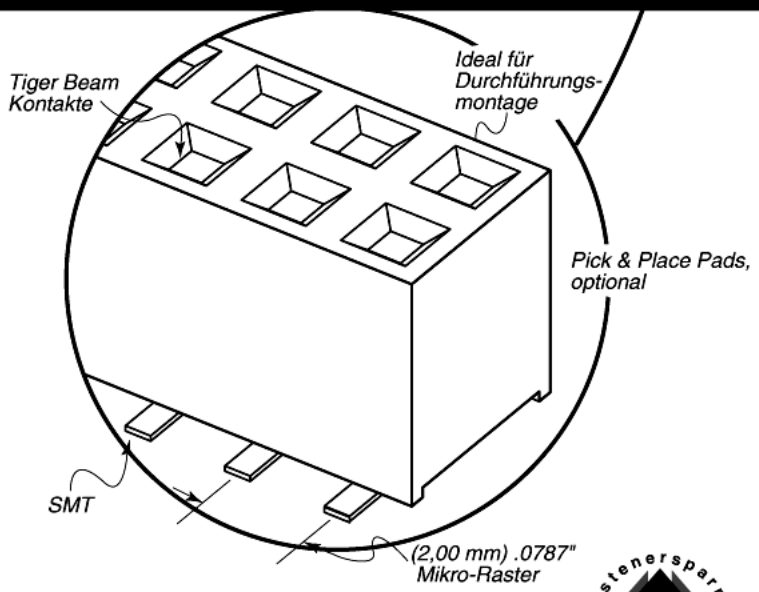
Für eine vollständige Übersicht der technischen Daten siehe www.samtec.com?TLE

Kontaktträger:
Liquid Crystal Polymer, schwarz
FILE NO. E111594
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur:
-65° bis +125° C
Oberfläche:
Au über 1,27µm Ni
Einstecktiefe:
Von oben (2,08 mm) .082" bis (4,37 mm) .172" mit (0,38 mm) .015" Überlappung; Von unten (Durchsteck) mind. (3,35 mm) .132" zuzüglich Platinenstärke
Steckkraft:
(Nur Einzelkontakte)
2.75oz (0,76 N) durchschn.
Ausziehkraft:
(Nur Einzelkontakte)
0.80oz (0,22 N) durchschn.

Passend zu:
TMMH, TMM, MTMM, MMT, TW, LTMM, ZLTMM

Optionen

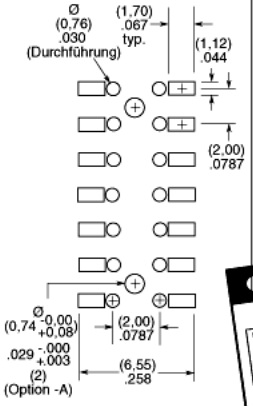




Kostenersparnis FLEX MOLD

Verarbeitung:

Löttemperatur (max.):
230°C/60 Sek.
SMT-Koplanarität:
(0,10 mm) .004" max. (02-26)
(0,15 mm) .006" max. (27-50)
Empfohlene Lötpastenstärke:
Bei den meisten Anwendungen müssen 0,05 mm (.002") zu der maximalen SMT-Koplanarität addiert werden
Empfohlenes Platinen-Layout:
Gilt nur als Vorschlag. Für weitere Vorschläge zu Platinen-Layouts fragen Sie uns oder besuchen Sie uns unter www.samtec.com?TLE



Eventuell ist eine Fixierung der Leiterplatte erforderlich, um eine genaue Zentrierung bei Durchsteckanwendungen zu gewährleisten.

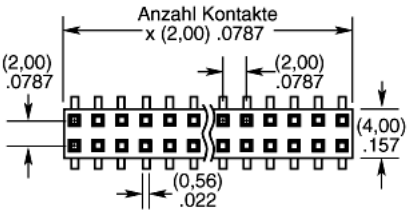
TLE	-	1	Kontakte pro Reihe	-	01	-	Kontakt-material	-	DV	-	Optionen
			02 bis 50				- G = 10µ" (0,25 µm) Gold				

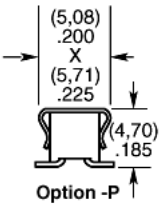
- A = Zentrierstift (mind. 3 Kont./Reihe) Metall oder Plastik nach Samtecs Ermessen.

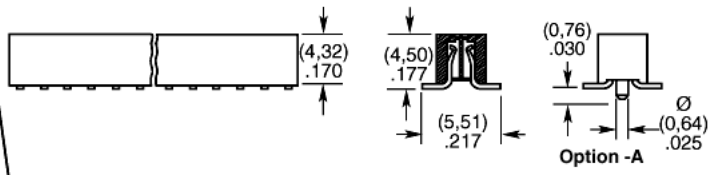
- K = Ø (5,00 mm) .197" Polyimid Film Pick & Place Pad (mind. 3 Kont./Reihe)

- P = Metall Pick &Place Pad (mind. 4 Kont./Reihe)

- TR = Tape & Reel







TAPE & REEL VERFÜGBAR
Keine Werkzeugkosten. Mindestbestellmenge 125 Stck. Jede Losgröße über Minimum erhältlich. Eigene Entwicklung/Herstellung. Schnelle Lieferung.
Fragen Sie uns nach technischen Daten und Bestellinformationen.

Achtung: Einige Längen, Formen und Optionen sind keine Standardausführungen und können nicht zurückgenommen werden